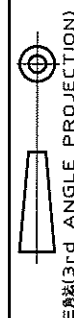


NUMBER 178216

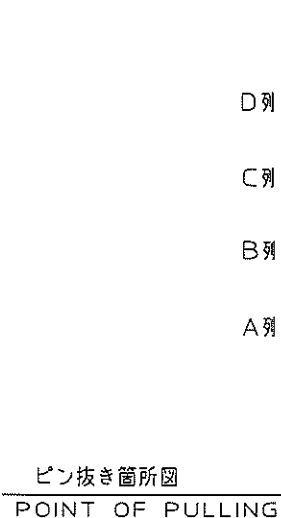
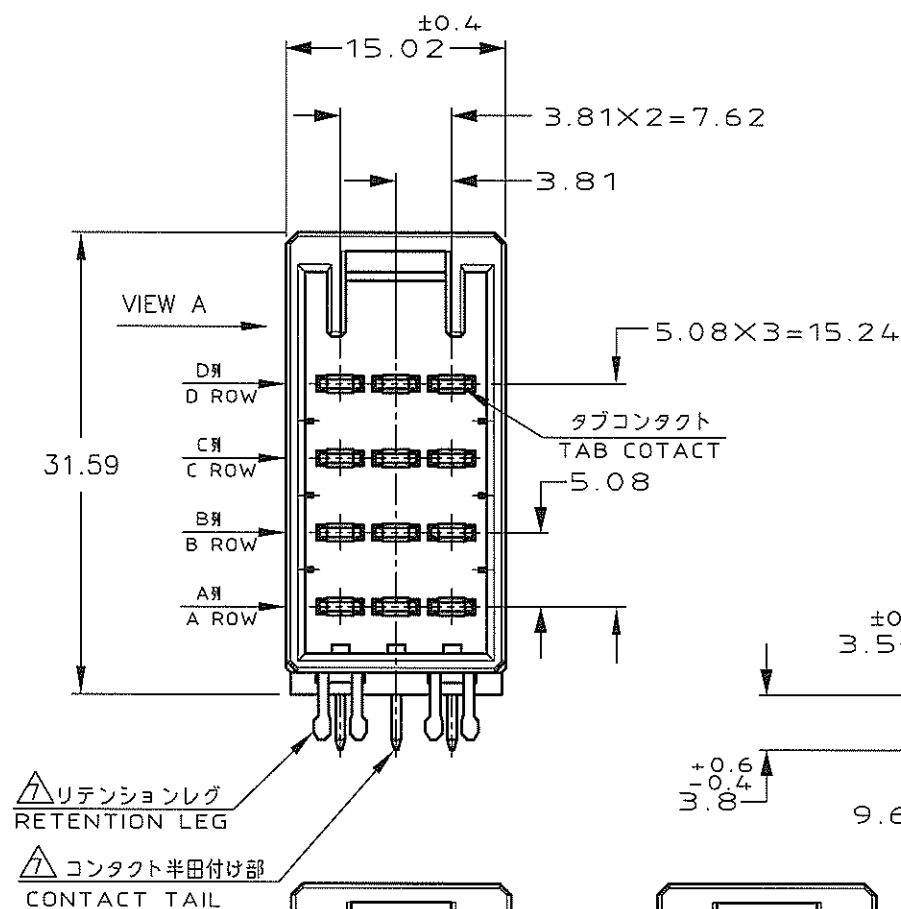


METRIC

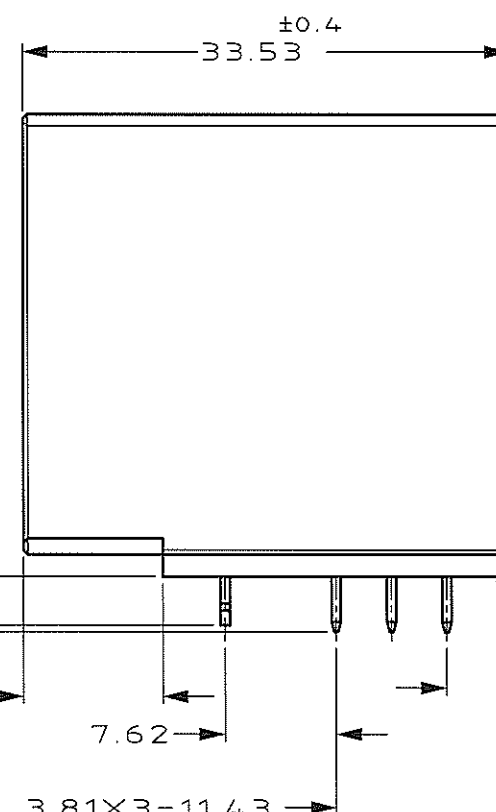
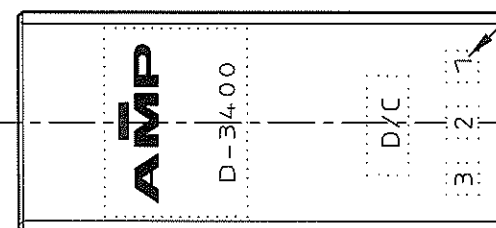
PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

		178216-5
		178216-3
		178216-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO)

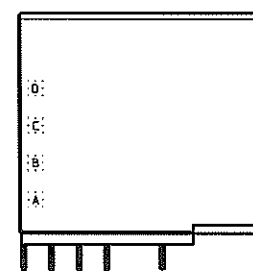


		A-2	1-178216-2
		B-2	2-178216-2
		C-2	3-178216-2
		D-2	4-178216-2
		B-3	5-178216-2
(FINISH)	ピン抜き箇所 (POINT OF PULLING)		製品番号 (PART NO)

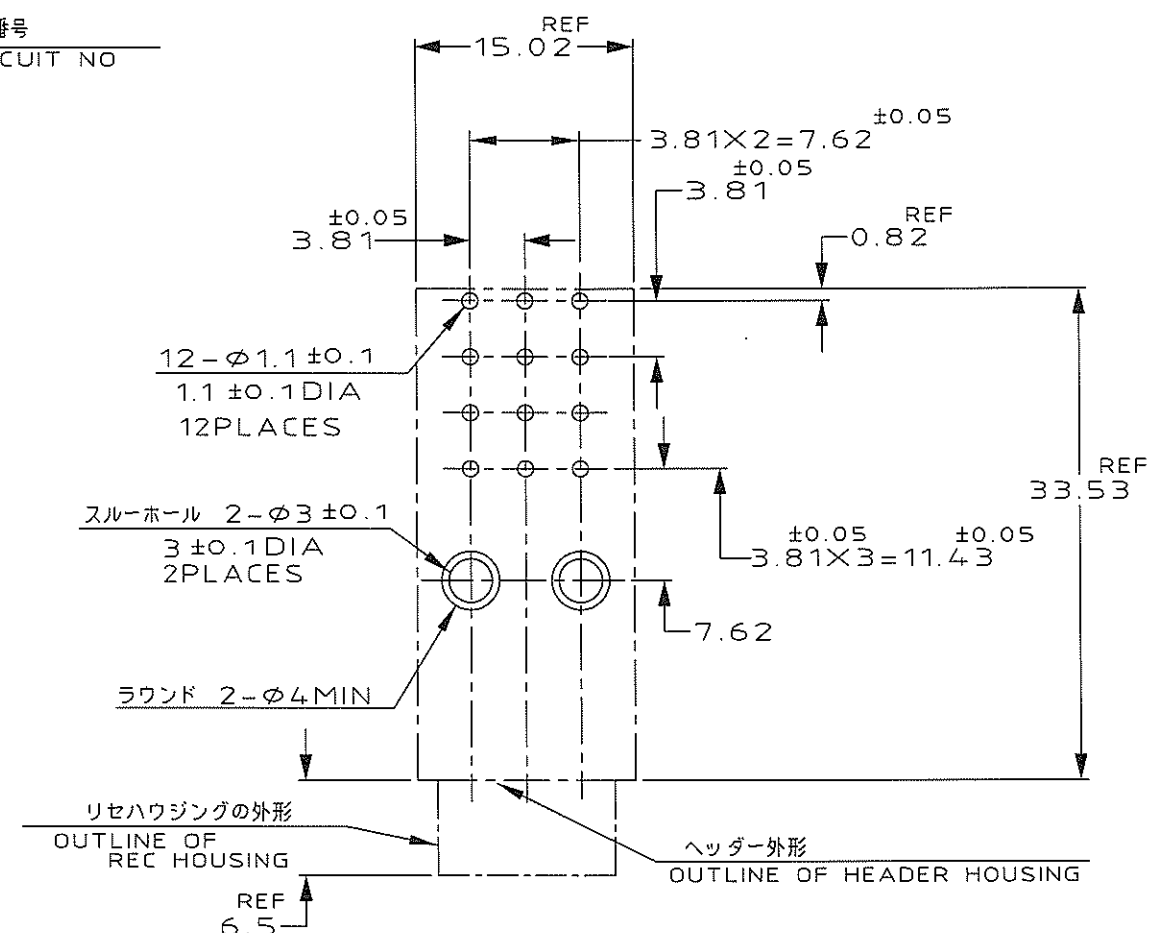


ピン抜き箇所図
POINT OF PULLING
(A-2, B-2, C-2)

1-178216-5 ONLY



VIEW A
(SCALE: 1:1)

回路番号
CIRCUIT NO

推奨基板取付け穴寸法 (非累積公差) コネクタ搭載面
RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1

注記

- ① 材料
ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
② めっき (コンタクト接触部): ニッケル下地のの上に 0.38 μMIN 金めっき
③ めっき (コンタクト接触部): ニッケル下地のの上に 0.76 μMIN 金めっき
④ めっき (コンタクト全面): ニッケル下地のの上に 2.0 μMIN スズめっき
⑤ めっき (リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地のの上に半田めっき
⑥ 製品規格: 108-5349
⑦ めっき (リテンションレグとコンタクト半田付け部): ニッケル下地のの上にスズめっき

NOTES

- ① MATERIAL
HOUSING: GLASS FIELD POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
② FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μMIN GOLD PLATED OVER NICKEL
③ FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μMIN GOLD PLATING OVER NICKEL
④ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μMIN TIN PLATING OVER NICKEL
⑤ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN LEAD PLATING
⑥ PRODUCT SPEC. 108-5349
⑦ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL): TIN PLATING

Copyright ©1995#				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
E1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11/30/97	適合電線範囲 (WIRE RANGE)		適合外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) ダイナミック D-3400 12P (H) ヘッダーアセンブリー DYNAMIC D-3400 12P (H) HDR ASS'Y			
E	REVISED (FJD0-0039-03)	TS	SM	2/JUN/03	mm? (AWG -)		mmφ	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
D	REVISED (FJD0-0114-03)	TS	SM	25/APR/03	材料 (MATERIAL) 注記参照		仕上 (FINISH) 注記参照	10mm ±0.3 10mm 3mm ±0.4 30mm 100mm ±0.45 A B ±3			
C1	REVISED (FJ00-2716-01)	TS	SM	11/26/01	SEE NOTES		SEE NOTES	A3 J C=178216			
C	REVISED (FJ00-1336-98)	MH	NM	7/14/98	DR. M.HIGO 15/JUN/98		DE. M.HIGO 15/JUN/98	R&D (SCALE) 2-1			
B	REVISED (FJ00-0775-98)	MH	NM	6/15/98	CHK. N.MATSUBARA 15/JUN/98		APP. I.HASEGAWA 15/JUN/98	REV. E1			
A	REDRAWN (FJ00-2183-95)	KI	SM	3/23/95	LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE	SHEET 1 OF 1			